

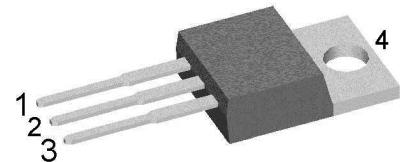
# High Efficiency Thyristor

$V_{DRM}$  = 1200 V  
 $I_{TAV}$  = 20 A  
 $V_T$  = 1.4 V

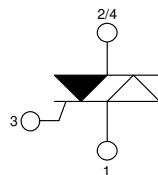
**Triode**  
**Single Reverse Conducting Thyristor**

**Part number**

**CLA20EF1200PB**



Backside: anode



**Features / Advantages:**

- Thyristor for fast turn-on switching
- Integrated free wheeling diode
- Planar passivated chip
- Long-term stability

**Applications:**

- Ignition for HD lamps
- Capacity discharge

**Package:** TO-220

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

**Disclaimer Notice**

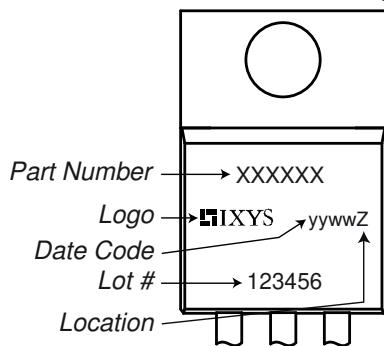
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

**Thyristor**

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	
$V_{DSM}$	max. non-repetitive forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			1300	V
$V_{DRM}$	max. repetitive forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			1200	V
$I_D$	drain current	$V_D = 1200 \text{ V}$ $V_D = 1200 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		10 1	$\mu\text{A}$ mA
$V_T$	forward voltage drop	$I_T = 20 \text{ A}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.40	V
	Note: reverse voltage drop $\sim 1.2 \times VT$	$I_T = 40 \text{ A}$			1.60	V
		$I_T = 20 \text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.40	V
		$I_T = 40 \text{ A}$			1.60	V
$I_{TAV}$	average forward current	$T_C = 115^\circ\text{C}$ DC	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		20	A
$V_{TO}$	threshold voltage	$\left. r_T \right _{\text{slope resistance}}$ for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.90	V
$r_T$	slope resistance				25	$\text{m}\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case				0.65	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.5		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation		$T_C = 25^\circ\text{C}$		190	W
$I_{TSM}$	max. forward surge current	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$		120	A
		$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$		100	A
		$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$		110	A
$I^2t$	value for fusing	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$		72	$\text{A}^2\text{s}$
		$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$		50	$\text{A}^2\text{s}$
		$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}$		50	$\text{A}^2\text{s}$
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		6	pF
$P_{GM}$	max. gate power dissipation	$t_p = 30 \mu\text{s}$ $t_p = 300 \mu\text{s}$	$T_C = 150^\circ\text{C}$		10	W
					5	W
$P_{GAV}$	average gate power dissipation				0.5	W
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}; f = 50 \text{ Hz}$ repetitive, $I_T = 60 \text{ A}$ $t_p = 1 \mu\text{s}; di_G/dt = 0.5 \text{ A}/\mu\text{s}; I_{TSA} = 600 \text{ A}$ $I_G = 0.07 \text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ non-repet., $I_T = 20 \text{ A}$			500	$\text{A}/\mu\text{s}$
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$ ; method 1 (linear voltage rise)	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		500	$\text{V}/\mu\text{s}$
$V_{GT}$	gate trigger voltage	$V_D = 6 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$		1.3 1.6	V
$I_{GT}$	gate trigger current	$V_D = 6 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$		20 35	mA
$V_{GD}$	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.2	V
$I_{GD}$	gate non-trigger current				1	mA
$I_L$	latching current	$t_p = 10 \mu\text{s}$ $I_G = 0.07 \text{ A}; di_G/dt = 0.5 \text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		30	mA
$I_H$	holding current	$V_D = 6 \text{ V}$ $R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		25	mA
$t_{gd}$	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 0.07 \text{ A}; di_G/dt = 0.5 \text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		2	$\mu\text{s}$
$t_q$	turn-off time	$V_R = 0 \text{ V}; I_T = 20 \text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $di/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ $dv/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}$ $t_p = 200 \mu\text{s}$		150		$\mu\text{s}$

**Package TO-220**

Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			35	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				2		g
$M_d$	mounting torque		0.4		0.6	Nm
$F_c$	mounting force with clip		20		60	N

**Product Marking**

**Part description**

C = Thyristor (SCR)  
 L = High Efficiency Thyristor  
 A = (up to 1200V)  
 20 = Current Rating [A]  
 EF = Single Reverse Conducting Thyristor  
 1200 = Reverse Voltage [V]  
 PB = TO-220AB (3)

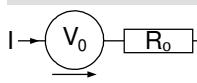
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CLA20EF1200PB	CLA20EF1200PB	Tube	50	516273

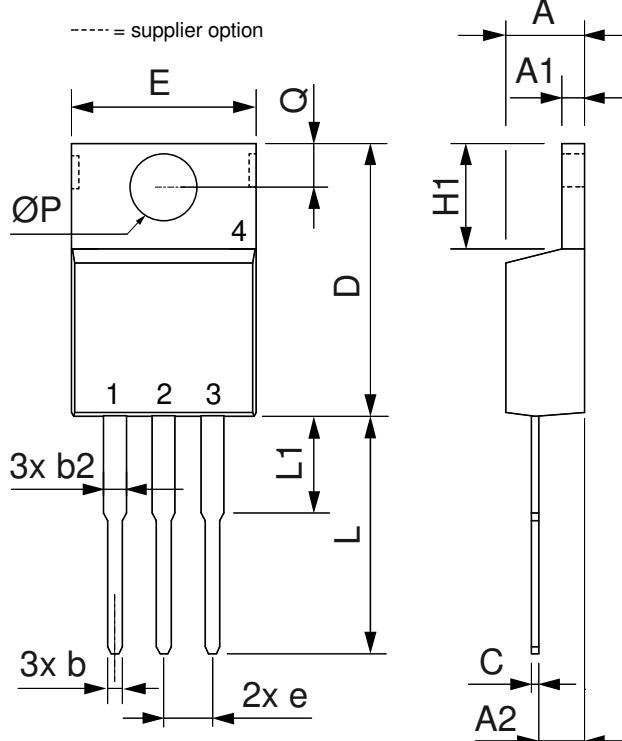
Similar Part	Package	Voltage class
CLA20EF1200PZ	TO-263AB (D2Pak) (2HV)	1200

**Equivalent Circuits for Simulation**

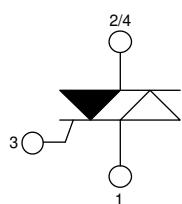
\* on die level

 $T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$ 

	<b>Thyristor</b>	
$V_0$	threshold voltage	0.9 V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	22 mΩ

**Outlines TO-220**


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.32	4.82	0.170	0.190
A1	1.14	1.39	0.045	0.055
A2	2.29	2.79	0.090	0.110
b	0.64	1.01	0.025	0.040
b2	1.15	1.65	0.045	0.065
C	0.35	0.56	0.014	0.022
D	14.73	16.00	0.580	0.630
E	9.91	10.66	0.390	0.420
e	2.54	BSC	0.100	BSC
H1	5.85	6.85	0.230	0.270
L	12.70	13.97	0.500	0.550
L1	2.79	5.84	0.110	0.230
ØP	3.54	4.08	0.139	0.161
Q	2.54	3.18	0.100	0.125





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.